

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 08-273538

(43)Date of publication of application : 18.10.1996

(51)Int.Cl.

H01J 9/02

H01J 9/24

(21)Application number : 07-095942

(71)Applicant : DAINIPPON PRINTING CO LTD

(22)Date of filing : 30.03.1995

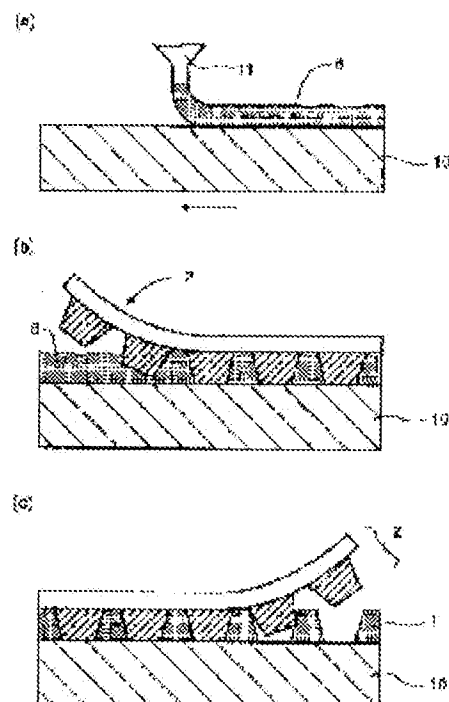
(72)Inventor : FUJITA YOSHIKO

## (54) MANUFACTURE OF CELL BARRIER FOR PLASMA DISPLAY PANEL

(57)Abstract:

PURPOSE: To manufacture a cell barrier of a certain shape accurately, easily, quickly and stably.

CONSTITUTION: Ionization-radiation setting resin is packed into the depressed portions of a roll intaglio having a plate surface that matches the shape of a cell barrier portion 1, and a film base is contacted with the roll intaglio, during which the ionization radiation setting resin is set by application of ionizing radiation to form an ionizing radiation setting resin layer; thereafter, the ionization radiation setting resin layer is peeled from the roll intaglio, together with the film base, to obtain a type sheet having sheet depressions which constitute unevenness that is the reverse of the cell barrier portion. Glass paste 8 is applied to the surface of a glass substrate 10. After a shape-imparting sheet 2 is pressed into contact with the glass substrate to which the glass paste was applied, the shape-imparting sheet is peeled and the glass paste is molded into a cell barrier shape. The glass paste molded is baked.



(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-273538

(43)公開日 平成8年(1996)10月18日

(51)Int.Cl. <sup>8</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 J	9/02		H 0 1 J	9/02 F
	9/24			9/24 B

審査請求 未請求 請求項の数1 F D (全 7 頁)

(21)出願番号 特願平7-95942

(22)出願日 平成7年(1995)3月30日

(71)出願人 000002897

大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

(72)発明者 藤田 淑子

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内

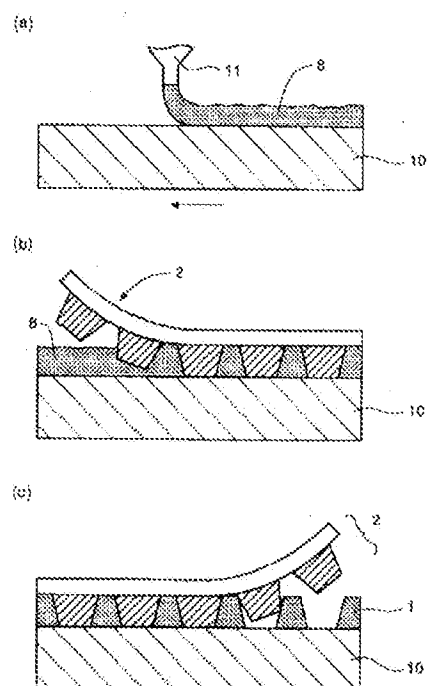
(74)代理人 弁理士 小西 淳美

(54)【発明の名称】 プラズマディスプレイパネルのセル障壁製造方法

(57)【要約】 (修正有)

【目的】 任意形状のセル障壁を精度よく、簡便、迅速、安定に製造する。

【構成】 セル障壁部1形状に対応した版面を持つロール凹版の版凹部に電離放射線硬化性樹脂を充填すると共に、フィルム基材をロール凹版に接触させ、接触している間に電離放射線の照射で電離放射線硬化性樹脂を硬化させ電離放射線硬化性樹脂層とした後、電離放射線硬化性樹脂層をフィルム基材と共にロール凹版から剥離して、セル障壁部と逆凹凸形状のシート凹部を持つ型シートを得る。ガラス基板10表面にガラスペースト8を塗布する。塗布されたガラス基板に賦形シート2を圧接後、賦形シートを剥離してガラスペーストをセル障壁形状に成形する。成形されたガラスペーストを焼成する焼成工程。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 前面板と、複数の放電用空間を構成するセル障壁を備えた背面板とを互いに平行に対向するように配設してなるプラズマディスプレイパネルのセル障壁を製造する方法において、次の(A)～(D)よりなることを特徴とするプラズマディスプレイパネルのセル障壁製造方法。

(A) セル障壁部の形状に対応した版凹部を有するロール凹版を使用し、該ロール凹版の少なくとも版凹部に電離放射線硬化性樹脂を充填すると共に、フィルム基材をロール凹版に接触させ、接触している間に電離放射線を照射してフィルム基材とロール凹版間に介在する電離放射線硬化性樹脂を硬化させて電離放射線硬化性樹脂層とした後、フィルム基材に固着した電離放射線硬化性樹脂層をフィルム基材と共に版凹部から剥離して、セル障壁部と逆凹凸形状のシート凹部を有する賦形シートを得る賦形シート製造工程。

(B) ガラス基板表面にガラスペーストを塗布する塗布工程。

(C) ガラスペーストが塗布されたガラス基板に賦形シートを圧接した後、賦形シートを剥離して、ガラス基板表面上のガラスペーストをセル障壁形状に成形する成形工程。

(D) 成形されたガラスペーストを焼成する焼成工程。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、セル障壁により形成された複数の放電用空間を備えてなるプラズマディスプレイパネル（以下、PDPと記す。）のセル障壁製造方法に関する。

## 【0002】

【従来の技術】 従来、PDPのセル障壁製造方法としては、ガラス基板上にガラスペーストをスクリーン印刷法によりパターンニングした後、焼成する方法が利用されているが、セル障壁に必要な高さを得るために、印刷と乾燥を例えば十数回繰り返すことによって積層した後に焼成することが行われている。また、その障壁形状の精度を向上させるために、ガラス基板上のセル障壁を設ける部分に新油性高分子層を設けておく方法（特開平5-166460号公報）等も提案されている。

## 【0003】

【発明が解決しようとする課題】 しかし、上記の従来の製造方法では、製造装置が特殊ではなく工程が容易である反面、工程数が多くなる点、また、スクリーン印刷によるセル障壁の形状が焼成前に崩れ、しかも印刷の繰り返し回数が増えるにつれ形状精度が悪化する傾向があり、精巧さに劣る点などに問題がある。その結果、ディスプレイパネルの性能として、高精細な画像を得にくいという問題があった。

【0004】 そこで、本発明は、上記のような従来技術

の欠点を解消し、さらに精度の良いセル障壁を、簡便で迅速に且つ安定して製造し得る、新たな製造方法を提供することを目的とする。

## 【0005】

【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するために、本発明のプラズマディスプレイパネルのセル障壁製造方法は、前面板と、複数の放電用空間を構成するセル障壁を備えた背面板とを互いに平行に対向するように配設してなるプラズマディスプレイパネルのセル障壁を製造する方法について、次の(A)～(D)より構成する。

(A) セル障壁部の形状に対応した版凹部を有するロール凹版を使用し、該ロール凹版の少なくとも版凹部に電離放射線硬化性樹脂を充填すると共に、フィルム基材をロール凹版に接触させ、接触している間に電離放射線を照射してフィルム基材とロール凹版間に介在する電離放射線硬化性樹脂を硬化させて電離放射線硬化性樹脂層とした後、フィルム基材に固着した電離放射線硬化性樹脂層をフィルム基材と共に版凹部から剥離して、セル障壁部と逆凹凸形状のシート凹部を有する賦形シートを得る賦形シート製造工程。

(B) ガラス基板表面にガラスペーストを塗布する塗布工程。

(C) ガラスペーストが塗布されたガラス基板に賦形シートを圧接した後、賦形シートを剥離して、ガラス基板表面上のガラスペーストをセル障壁形状に成形する成形工程。

(D) 成形されたガラスペーストを焼成する焼成工程。

【0006】 以下、本発明のプラズマディスプレイパネルのセル障壁製造方法について図面を参照しながら詳述する。

【0007】 本発明の製造方法は、先ず最初に、PDPセル障壁部の形状とは逆凹凸形状の賦形シートを製造する。賦形シートはフィルム基材上に、シート凹部を形成した電離放射線硬化性樹脂層を有し、このシート凹部がPDPセル障壁部形状と逆形状をなす鋳型である。

【0008】 図3は、この賦形シートの製造装置の一例を示す概念図である。ロール凹版4は多数のセル障壁からなるセル障壁部に対応した形状の版凹部41を有し、矢印方向に回転している。そこに、フィルム基材21が適宜移送手段により供給され押し圧ロール61でロール凹版に圧接され、ロール凹版に接触した状態で同期して搬送されて、剥離ロール52によりロール凹版から剥離されて搬送される。なお、押し圧ロール及び剥離ロールともロール凹版とのクリアランス調整等が可能となっている。

【0009】 このようなロール凹版4、フィルム基材21に対して、電離放射線硬化性樹脂3をロール凹版の少なくとも版凹部41に充填すべく適宜手段により供給する。同図では、電離放射線硬化性樹脂はロール凹版の下方から塗工装置6によりロール凹版に直接供給する。そ

して、フィルム基材をロール凹版に接触させるようにして、フィルム基材とロール凹版上の電離放射線硬化性樹脂をフィルム基材とロール凹版とで挟みながら、電離放射線照射装置7によってフィルム基材側から電離放射線を照射して、フィルム基材とロール凹版との間に介在している電離放射線硬化性樹脂を硬化させる。電離放射線硬化性樹脂は硬化することによって、フィルム基材に固着した状態の電離放射線硬化性樹脂層23となる。次に、剥離ロールによって、フィルム基材をロール凹版から剥離すると、電離放射線硬化性樹脂層はフィルム基材と共

に剥離され、電離放射線硬化性樹脂層がセル障壁部以外の部分（放電空間）の形状を成し、電離放射線硬化性樹脂層によって形成されるシート凹部23がセル障壁部の形状を成す賦形シート2が得られる。

【0010】ここで、目的とするセル障壁形状と、賦形シートのシート凹部、ロール凹版の版凹部の形状の関係を説明しておく。図2で（a）はロール凹版4とその版凹部41を、（b）は（a）のロール凹版から得られる賦形シート2とそのシート凹部23を、（c）は（b）の賦形シートから得られるセル障壁1を示す。そしてロール凹版はセル障壁部の形状に対応した版凹部を有する。すなわち、ロール凹版4の版凹部41とは直観的には凹んだ部分であり凹部空間とすれば、版凹部がセル障壁部以外の部分（放電空間）と同一形状であり、逆に言えば、版凹部以外の部分（凸部）がセル障壁部と同一形状である。一方、賦形シート2ではシート凹部23の凹部空間が、セル障壁部と同一形状となる。なお、平面版から型シートを枚葉で作ることも可能であるが、説明の便宜上、図2（a）ではロール凹版の版面は平面化してある。

【0011】上記したフィルム基材2としては、可撓性及び電離放射線透過性があるフィルムであれば良い。例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリイミド、ポリスチレン、エチレン-酢酸エチレン共重合体、ポリビニルアルコール、等の樹脂からなるフィルムが挙げられる。中でも、加工適性、強度、コスト等の点を考慮した場合、特にポリエチレンテレフタレートフィルムが良い。

【0012】なお、電離放射線硬化性樹脂の供給充填は、図3に示す如くロール凹版にロールコート法にて直接供給して行える他、Tダイ等のダイからロール凹版に直接供給したり、あるいは、フィルム基材がロール凹版に当接する前に、該フィルム基材上に予めロールコート法等にて塗布形成して供給してもよい。

【0013】また、本発明で使用する電離放射線硬化性樹脂としては、電離放射線により架橋重合反応を起こし固体化するポリマー、プレポリマー、あるいはモノマーが用いられる。具体的には、（メタ）アクリルアミド、

（メタ）アクリロニトリル、（メタ）アクリル酸、（メタ）アクリル酸エステル等の（メタ）アクリロイル基を有する化合物からなるラジカル重合系（ここで、（メタ）アクリロイルとはアクリロイル又はメタクリロイルを意味する。以下同様。）、エポキシ、環状エーテル、環状アセタール、ラクトン、ビニルモノマー、環状シロキサンとアリールジアゾニウム塩、ジアリールヨードニウム塩等との組み合わせからなるカチオン重合系、チオール基を有する化合物、例えば、トリメチロールプロパントリチオグリコレート、トリメチロールプロパントリチオプロピオネート、ペンタエリスリトールテトラチオグリコールとポリエン化合物とからなる、ポリエン/チオール系等が使用できる。

【0014】ラジカル重合系の（メタ）アクリレート化合物の単官能モノマーとしては、例えば、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート、メトキシエチル（メタ）アクリレート、メトキシブチル（メタ）アクリレート、ブトキシエチル（メタ）アクリレート、2-エチルヘキシル（メタ）アクリレート、N、N-ジメチルアミノメチル（メタ）アクリレート、N、N-ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレート、N、N-ジエチルアミノエチル（メタ）アクリレート、N、N-ジエチルアミノプロピル（メタ）アクリレート、N、N-ジベンジルアミノエチル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレート、イソホニル（メタ）アクリレート、エチルカルビトール（メタ）アクリレート、フェノキシエチル（メタ）アクリレート、フェノキシポリエチレングリコール（メタ）アクリレート、テトラヒドロキシフルフリル（メタ）アクリレート、メトキシトリプロピレングリコール（メタ）アクリレート、2-（メタ）アクリロイルオキシエチル-2-ヒドロキシプロピルフタレート、2-（メタ）アクリロイルオキシプロピルハイドロゲンフタレート等が挙げられる。

【0015】また、ラジカル重合系の多官能モノマーとしては、例えば、エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、プロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、ジプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、1,6-ヘキシルジオールジ（メタ）アクリレート、1,9-ノナンジオールジ（メタ）アクリレート、テトラエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、ビスフェノールA-ジ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパンエチレンオキサイドトリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトール

ベンタ(メタ)アクリレート、ジベンタエリスリトールヘキサ(メタ)アクリレート、グリセリンポリエチレンオキサイドトリ(メタ)アクリレート、トリス(メタ)アクリロイルオキシエチルフォスフェート等で挙げられる。

【0016】また、ラジカル重合系のプレポリマー、としては、例えば、アルキッド(メタ)アクリレート、ウレタン(メタ)アクリレート、エポキシ(メタ)アクリレート、ポリエステル(メタ)アクリレート、ポリブタジエン(メタ)アクリレート等の(メタ)アクリレート類、不飽和ポリエステル等がある。

【0017】これら(メタ)アクリロイル基を含む化合物の中でも特にアクリロイル基を含む化合物、すなわちアクリレートの方が重合反応速度が速い。そのため、電離放射線硬化性樹脂層を塗工形成する生産速度を重視する場合は、アクリレートの方がメタクリレートより好ましい。

【0018】そして、ラジカル重合系の電離放射線硬化性樹脂としては、以上の化合物を必要に応じて、1種もしくは2種以上混合して用いる。

【0019】ここで、紫外線による硬化の場合の光重合開始剤としては、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、アセトフェノン、ベンゾフェノン、ミヒラーケトン、ジフェニルサルファイド、ジベンジルジサルファイド、ジエチルオキサイド、トリフェニルビミダゾール、イソプロピル-N、N-ジメチルアミノベンゾエート等の1種もしくは2種以上を該電離放射線硬化性樹脂100重量部に対して、0.1~10重量部の範囲で混合して用いることができる。

【0020】ここで、該電離放射線硬化性樹脂を含む組成物中に、該電離放射線硬化性樹脂を溶解しその粘度等を調整し塗工適性を持たせるための溶剤として、酢酸エチル、酢酸ブチル、セロソルブアセテート等のエステル類、アセトン、メチルエチルケトン、エチルイソブチルケトン等のケトン類、メチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアルコール等のアルコール類等の1種又は2種以上を任意に混合して使用することもできる。

【0021】電離放射線としては、可視光線、紫外線、X線、電子線等の電磁波又は粒子線が用いられる。実用上主に使用されるのは、紫外線又は電子線である。紫外線源としては、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、低圧水銀灯、カーボンアーク、ブラックライト、メタルハライドランプ等の光源が使用される。

【0022】電子線源としては、コッククロフトワルトン型、バンデグラフ型、共振変圧器型、絶縁コア変圧器型、あるいは、直線型、ダイナミトロノ型、高周波型等の各種電子線加速器を用い、100~1000keV、好ましくは、100~300keVのエネルギーをもつ電子を照射するものを使用できる。照射線量は、通常

0.5~30Mradである。

【0023】なお、電離放射線の照射方法として、まず、紫外線を照射して電離放射線硬化性樹脂層を少なくとも表面が指触乾燥する程度以上に硬化させ、しかる後、電子線で完全硬化させることも可能である。

【0024】以上のようにして得られた賦形シートを賦形型として、ガラス基板上に適宜手段により塗布された、PbO等からなるガラスフリット、耐熱顔料等を有機ビヒクルに分散してなるガラスペーストに対して、押し当ててガラスペーストを所望のセル障壁形状に成形することとなる。

【0025】ガラスペーストをガラス基板上に塗布する塗布工程における塗布手段としては、Tダイのような押し出し法、あるいはブレードによるギャップを利用する方法(図11参照)等が適宜使用できる。図3(a)では、ガラスペーストをTダイによって塗工する。

【0026】次いで、ガラスペーストの成形工程として、ガラスペーストのビヒクルの溶剤が乾かないうちに、図3(b)の如く、賦形シート2を塗布されたガラスペーストに押し当てて、賦形シートのシート凹部にガラスペーストを充填すると共に、必要に応じ、賦形シートの電離放射線硬化性樹脂層の凸面をガラス基板に接触するまで当接する。次に、図3(c)に示すように、シート凹部に充填されたガラスペーストが乾かないうちに、賦形シートを剥離すると、ガラス基板側にガラスペーストが成形された状態で残留する。図4は、賦形シート2と、賦形シート2で成形されたガラス基板10上のセル障壁1を示す。なお、シート凹部の内面は電離放射線硬化性樹脂層等の材料を適宜調整してガラス基板表面よりガラスペーストに対するぬれを少なくしているので、剥離時にガラスペーストはガラス基板側に残ることとなる。

【0027】かくして、一回の操作でガラス基板上に所望の高さで所望のセル障壁形状となり得るガラスペーストが成形され、これを所定の焼成条件で焼成すれば、目的とする形状のセル障壁が得られる。そして、セル障壁が形成された背面板と前面板とを封着して図5に示すようなセル障壁構造のPDPが得られる。

【0028】本発明は、ガラス基板への一回のバターンニング処理で、所望の高さで所望の形状のセル障壁を形成できる点が特徴の一つであり、図4に示したような断面が台形形状は、前面板と接合される部分のセル障壁前面の面積を小さくできるので、画素面積を広くとれPDPの開口率向上による輝度の向上が得られる利点がある。

【0029】セル障壁の形状としては、図4では、セルを形成する対向するセル障壁同士が分離している台形形状であるが、この他各種のセル障壁1の形状と、それを形成するための賦形シート2の形状とを、図6~図8に例示する。図6は対向するセル障壁同士が分離した三角

形形状であり、図7は分離した直方体形状であり、図8は分離した前面板側に凸となる曲線形状、例えば半楕円形状である。なお、これらセル障壁の断面は、例えば四方が囲まれたセルの一边を形成するセル障壁の縦断面形状を示すもので、セルの平面形状は問わない。

#### 【0030】

【作用】本発明の製造方法によれば、ロール凹版に充填された電離放射線硬化性樹脂により、ガラスペーストの賦形型となる賦形シートが高精度で得られる。そして、この賦形シートを、ガラス基板上にほぼ均一に塗布したガラスペーストに押し当てることで、ガラスペーストはシート凹部の中に押し込まれ充填され、その後、賦形シートを剥離すれば、ガラスペーストのシート凹部とガラス基板とのぬれの差により、ガラスペーストは成形されてガラス基板側に残留する。ガラス基板上で成形されたガラスペーストの形状は、シート凹部の形状に対応して形成されるので、シート凹部の形状を目的とするセル障壁部の形状とすることで、ガラス基板に対する一回の処理で目的とする形状を持ったガラスペーストがガラス基板上に形成される。そして、焼成することで、目的とする

#### 電離放射線硬化性樹脂組成物

ペンタエリスリトールトリアクリレート  
ウレタンアクリレートオリゴマー

#### 【0035】照射条件

カーテンビーム型電子線照射装置にて10Mradの電子線を照射

【0036】次に、低融点ガラスフリット、耐熱顔料等を有機バインダー中に分散させたガラスペーストを、ガラス基板上に100 $\mu$ mの膜厚にブレードコート法により塗布した後、ガラス基板上の塗布されたガラスペーストの上から上記で得た賦形シートを圧接し、その後、賦形シートをガラス基板から剥離し、成形されたガラスペーストをガラス基板上に形成した。次いで、セル障壁形状で転写されたガラスペーストが施されたガラス基板を、ピーク温度585 $^{\circ}$ C、加熱時間15分の条件で焼成※

#### 電離放射線硬化性樹脂組成物

ペンタエリスリトールトリアクリレート 90重量部  
ウレタンアクリレートオリゴマー 10重量部  
2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルプロパン-1-オン  
(メルク社製、ダロキュア1173) 0.7重量部

#### 【0040】照射条件

オゾン有りの高圧水銀灯、160W/cm $\times$ 2灯

#### 【0041】

【発明の効果】以上詳述した如く本発明のセル障壁製造方法によれば、精度が良く、任意の形状のセル障壁を、一回のパターンニング処理により、簡便、迅速に且つ安定して製造できる。しかも、セル障壁の形状が直方体以外の例えば台形形状等も可能となり、PDPの前面板側のセル障壁面の面積を小さくでき、PDPの高精細化も容易となる。

\*セル障壁が得られる。

#### 【0031】

【実施例】次に、具体的な実施例により本発明を更に詳述する。

#### 【0032】《実施例1》

##### 賦形シートの製造

フィルム基材として、厚さ25 $\mu$ mのポリエチレンテレフタレートフィルム(東レ(株)製、T-60)の片面に、図3に示す賦形シート製造装置と、下記のように版凹部が正四角錐形状の凹部空間を有するロール凹版及び電離放射線硬化性樹脂組成物を使用して、且つ下記条件にてセル障壁と逆凹凸形状のセル障壁部の離型がフィルム基材の片面に設けられた賦形シートを得た。

#### 【0033】ロール凹版

版面の断面形状：縦断面は分離した台形

(図9参照) 水平断面はストライプ状

セルピッチP : 200 $\mu$ m

セル溝幅W : 上底180 $\mu$ m、下底150 $\mu$ m

セル深さD : 150 $\mu$ m

#### 【0034】

※し、PDPガラス基板にセル障壁を形成した。

【0037】《実施例2》実施例1において、賦形シートの製造に関する、ロール凹版、電離放射線硬化性樹脂組成物、照射条件を下記とした以外は、実施例1と同様にして、セル障壁をガラス基板上に形成した。

#### 【0038】ロール凹版

版面の断面形状：縦断面は分離した台形

(図10参照) 水平断面は正方形

セルピッチP : 500 $\mu$ m

セル溝幅W : 上底450 $\mu$ m、下底100 $\mu$ m

セル深さD : 150 $\mu$ m

#### 【0039】

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】(a)は塗布工程を、(b)は成形工程前半、(c)は後半を示す概念図。

【図2】ロール凹版、賦形シート、得られるセル障壁形状の一例と関係を示す断面図。

【図3】賦形シート製造工程で使用する製造装置の一例を示す概念図。

【図4】賦形シートと、対応するセル障壁の形状(断面が分離した台形)の一例を示す断面図。

【図5】セル障壁を持つ背面板と前面板とを封着してバ

9

10

ネルとした断面の概念図。

【図6】セル障壁の形状（断面が分離した三角形）と対応する賦形シートの他の一例を示す断面図。

【図7】セル障壁の形状（断面が分離した長方形）と対応する賦形シートの他の一例を示す断面図。

【図8】セル障壁の形状（断面が分離した凸曲線）と対応する賦形シートの他の一例を示す断面図。

【図9】ロール凹版の版凹部形状の一例を示す断面図及び斜視図。

【図10】ロール凹版の版凹部形状の他の一例を示す断面図及び斜視図。

【図11】塗布工程の他の方法を示す概念図。

【符号の説明】

1 セル障壁

2 賦形シート

21 フィルム基材

22 電離放射線硬化性樹脂層

23 シート凹部

3 電離放射線硬化性樹脂

4 ロール凹版

41 版凹部

51 押し圧ロール

52 剥離ロール

6 塗工装置

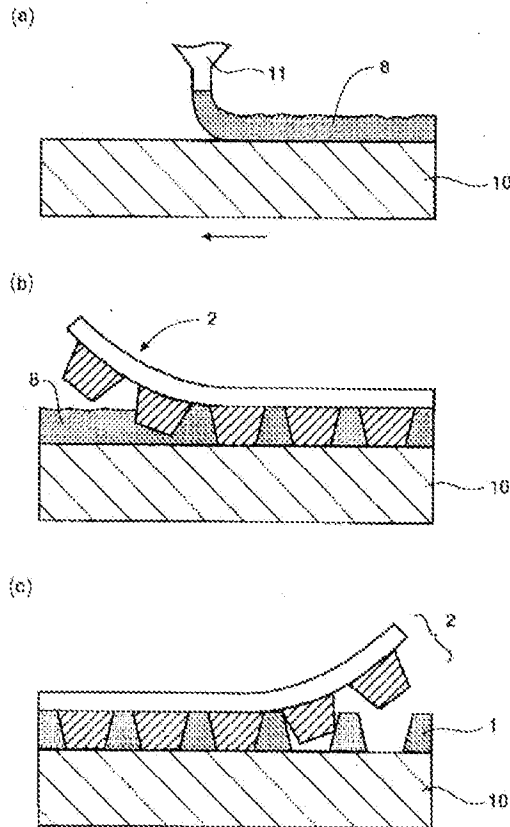
7 電離放射線照射装置

8 ガラスペースト

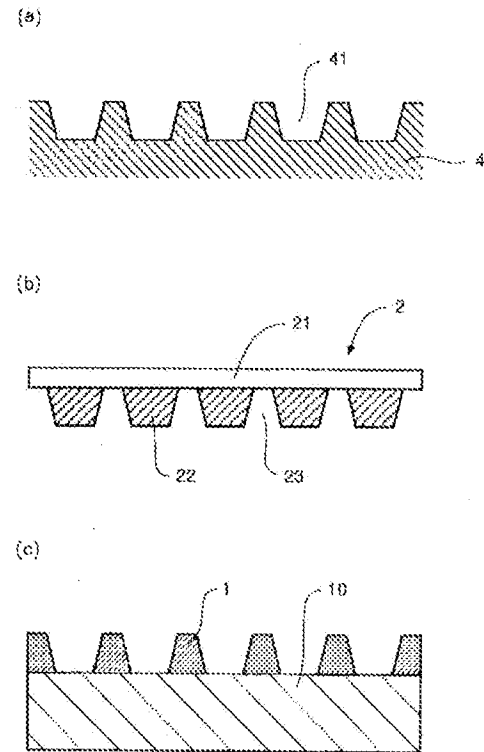
9 ブレード

10 ガラス基板

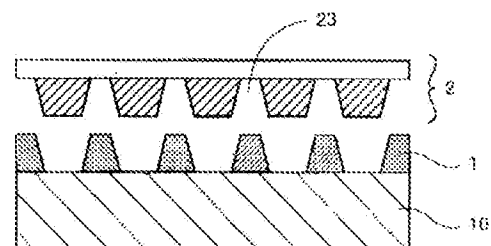
【図1】



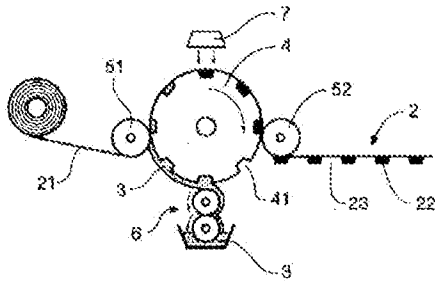
【図2】



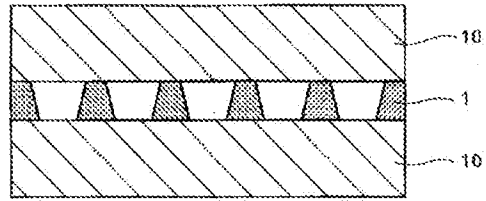
【図4】



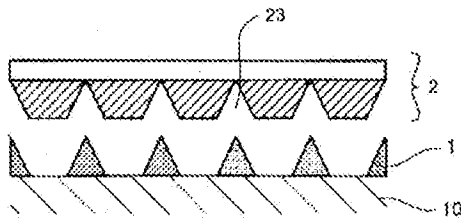
【図3】



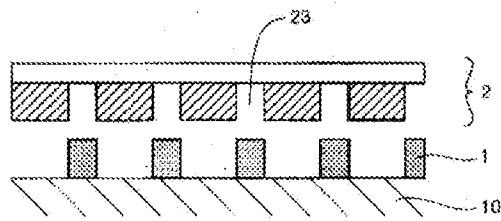
【図5】



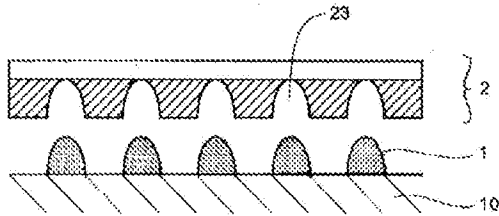
【図6】



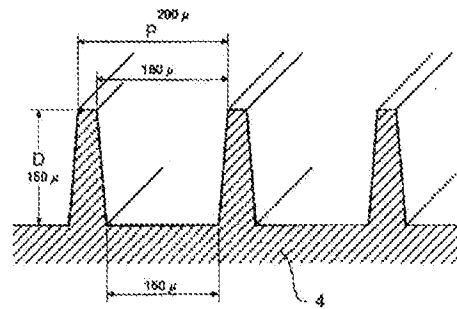
【図7】



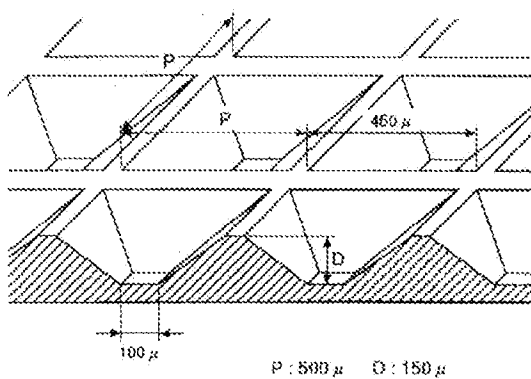
【図8】



【図9】



【図10】



【図11】

